



平成 25 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ラ プ ロ ー ブ
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 雄 一 郎
(コード番号：6627)東証マザーズ
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 神 戸 一 仁
(TEL 045-476-5711)

生産設備等の譲受けに関するお知らせ

本日、当社及び当社連結子会社である株式会社テラミクロスは、新日鉄住金マテリアルズ株式会社と同社の半導体に関する生産設備等を譲り受ける契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. 設備等譲り受けの理由

株式会社テラミクロスは、平成 16 年 11 月より新日鉄住金マテリアルズ株式会社のご協力のもと、ウエハレベルパッケージの製造におけるボール搭載(半田端子形成)工程を同社に委託してまいりました。この度、製造工程全体としての更なる効率化を目指し、平成 25 年 3 月末をもって、新日鉄住金マテリアルズ株式会社が株式会社テラミクロス事業所内に保有している設備等を譲り受け、ボール搭載工程を継承することといたしました。

2. 設備等譲受けの概要

新日鉄住金マテリアルズ株式会社が株式会社テラミクロス事業所内に保有するボール搭載(半田端子形成)工程にかかる設備、ノウハウ・技術情報等

3. 相手先の概要

(1) 名 称	新日鉄住金マテリアルズ株式会社	
(2) 所 在 地	東京都千代田区外神田四丁目 1 4 番 1 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山田 健司	
(4) 事 業 内 容	半導体等の製造	
(5) 資 本 金	3,000 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 18 年 7 月	
(7) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

4. 日 程

(1) 契 約 締 結 日	平成 25 年 3 月 27 日
(2) 譲 り 受 け 日	平成 25 年 3 月 31 日 (予定)

5. 今後の見通し

株式会社テラミクロスは、ボール搭載(半田端子形成)工程の内製化により製造工程全体の更なる効率化を目指しますが、平成 25 年 3 月期連結決算に与える影響は軽微と想定しております。

以 上